

SSK82C79 を DIP パターンに変換する基板

1998年 6月26日

SSK82C79 はゲートアレー技術を使用しています。メーカーの供給能力から、QFP-44 Pin パッケージとなっています。既存の DIP-40 Pin パッケージの I8379 と置き換えて問題ないことを簡単に検証するために、LSC-8279 を用意しました。これは、SSK82C79 を DIP 40 Pin パッケージと同等の小型基板に搭載したもので、ユーザー既存基板の I8279 の代わりに IC ソケット等を通して載せます。2 個のチップ積層セラミックコンデンサも、パスコンとして搭載しています。LSC-8279 の搭載模式図を、外形寸法と共に下に示します。各信号線を 1 対 1 で接続しています。

LSC-8279 模式図

